

(8) - 4

2023年国際特許分類サブクラスに基づく特許公告の証書発給件数ランキング
(前20位)

順位	国際特許分類 (サブクラス)	分類内容の概要	件数
1	H01L	半導体装置；他のカテゴリに含まれていない電気 固体デバイス	5,756
2	G06F	電子デジタルデータ処理	2,388
3	A61K	医療、歯科、または化粧品用の配合品	1,045
4	G02B	光学部品、システム、または機器	839
5	G06Q	電子商取引	796
6	H05K	プリント回路；電気機器のハウジングまたは構造 部品；電気素子モジュールの製造	752
7	G03F	パターン面の写真製版プロセス、例えば印刷プロセ ス、半導体装置の加工プロセス；それに使用される 材料；それに使用される原版；それに使用される専 用設備	732
8	H04N	画像通信、例えばテレビ	720
9	H04W	無線通信ネットワーク	715
10	G01N	材料の化学的または物理的特性を測定を借りて、材 料をテストまたは分析することに用いるもの	659
11	C07D	複素環化合物	632
12	C23C	金属質への被覆；金属材料による材料への被覆；真 空蒸着、スパッタリング、イオン注入法または化学 蒸着による被覆一般	594
13	G01R	電気的変量の測定；磁気的変量の測定	551
14	C08G	炭素-炭素不飽和結合以外の反応により得られた高 分子化合物	550
15	H04L	デジタル情報の送信、例えば電信通信	549
16	C08L	高分子化合物の組成物	478
17	G11C	静的記憶	448
18	A61B	診断；手術；個人識別	445
19	B32B	層状製品、扁平または非扁平の薄層、例えば発泡状、 ハニカム状の薄層からなる製品	443
20	G09G	静的手段を用いて可変情報を表示する表示装置の制 御のための装置または回路	427

統計資料：2024年1月11日

注：

1. 特許公告に基づく証書発給件数のランキング
2. 詳細な国際特許分類内容の描述は国際特許分類第2023.01版参照